# 公開実用 昭和63- 57734

19日本国特許庁(JP)

①実用新案出願公開

母公開 昭和63年(1988)4月18日

® 公開実用新案公報(U)

庁内整理番号

昭63-57734

@Int_Cl_4					識別記号 庁			内整理番号	<b>國公開</b>	<b>國公開</b> 昭和63年(1988) 4月18日		
_	)1 L	21/	02					7168-5F		• •		
	16 F	15/ 21/					Α	7313-5B -7168-5F	審査部	京求 未請求	(全 頁)	
—— ❷考案	<b>こ</b> の名	3称	半選	体数	造装置							
					②実	頣	昭6	1-151468				
					❷出	麒	昭6	1(1986)10月3日				
⑫考	案	者	城	尾	<b>₹</b>	io t	尊	山口県下松市大字) リング株式会社笠)		日立テクノ	エンジニア	
母考	案	者	井	上	1	<b>F</b> E	3 .	山口県下松市大字	東豊井794番地	日立テクノ	エンジニア	
仍考	案	者	西	畑	ı	隺 ì	台	山口県下松市大字		株式会社日	立製作所笠	
砂田	願	人	人 株式会社日立製作所					東京都千代田区神田駿河台4丁目6番地				
砂出	願 人 日立テクノエンジニア						7	東京都足立区中川4丁目13番17号				
			リン	グゼ	朱式会社							
THO	理	人	升玛	土	小川	勝	男	外1名				

### 明細質

1. 考案の名称

į

半導体製造装置

- 2. 実用新案登録請求の範囲
  - 1. クリーンルーム内にウェハ搬送用エリアとメ ンテナンスエリアとに間仕切りして設置される 半導体製造装置において、前記ウェハ搬送用エ リア側に設けられた操作部とは別に、前記メン テナンスエリア側に副操作部を着脱可能に設け たことを特徴とする半導体製造装置。
- 3. 考案の詳細な説明

[産業上の利用分野]

本考案は半導体製造装置に係り、特に操作部と 機械部分とが壁等によって仕切られて設置される 場合に好適な半導体製造装置に関するものである。

## . [従来の技術]

従来の装置は、篠田省輔著"超LSI工場におけるFAの事例と今後の課題", 月刊セミコンダクターワールド 1986.6, 第 69 頁~第 75 頁 (月刊 Semiconductor World 1986.6)に記載の図 4

341

# 公開実用 昭和63- 57734

に示すように、装置本体を壁で仕切り、オペレーションエリアとメンテナンスエリアとに分けて設 置していた。

[考案が解決しようとする問題点]

上記従来技術は、操業部と機械部分とに間仕切りされて装置が設置された場合のメンテナンスの点について配慮がされておらず、機械部分のメンテナンスを行なう際に、機械部分を動かして確認をするために操作部を操作しなければならないが、間仕切りされているために操作部と機械部分とにそれぞれ作業者をおくか、または壁を回って操作部まで行かなければならないという問題があった。

本考案の目的は、ウェハ搬送用エリアとメンテナンスエリアとに間仕切りして設置される半導体 製造装置のメンテナンスの作業効率を向上できる 半導体製造装置を提供することにある。

(問題点を解決するための手段)

上記目的は、半導体製造装置のウェハ搬送用エリア側に設けられた操作部とは別に、半導体製造 装置のメンテナンスエリア側に副操作部を着脱可 能に設けることにより、達成される。

# (作用)

半導体製造装置のメンテナンスエリア側に操作部と同じ機能を有する副操作部を取り付け、メンテナンスエリア側から操作することにより、機械部分の動きを同時に確認でき、メンテナンスの作業効率が向上する。

#### (実施例)

以下、本考案の一実施例を第1図および第2図 により説明する。

第1図に装置の配置を示す。クリーンルーム内は間仕切り3によって、ウェハ般送用エリア2とに仕切られ、半導体を対してもので、主操作部4とカセのが、主操作部4とカセのが、まなが、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーののでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーのでは、カーので

15

# 公開実用 昭和63- 57734

第2図は装置本体 6 内の制御部の接続構成を示す。装置本体 6 内の機器と制御装置との間に設けられる I / O 部 61 に、制御装置であるマイクロコンピュータ 62 がつながり、さらに、マイクロコンピュータ 62 にパーソナルコンピュータ 63 がのであるには、主操作部 4 とパーソナルコンピュータ 63 との間のなが接続用コネクタ 8 には、主操作部と同回路が接続用コネクタ 8 には、主操作部と同機能を有する C R T 71 とキーボード72 とから成る副操作部 7 が着脱可能に接続される。

上記のように構成された本実施例によれば、メンテナンスエリア 2 内で装置本体 6 のメンテナンスス作業を行なう際に、副操作部 7 をメンテナンスエリア側に設けた接続用コン+ント 8 につなぐことにより、主操作部 4 で行なう操作と同じ操作をメンテナンスエリア 2 側で行なえるので、直接機器の動き等を見ながらメンテナンス作業ができ、両エリア 1 および 2 にそれぞれ作業員を配したり、

わざわざ主操作部へまわって行く必要もない。

また、副操作部 7 が取り外し可能なので、どこへでも持ち運べるとともに、邪魔になることがない。

## 〔考案の効果〕

本考案によれば、ウェハ搬送用エリアとメンテナンスエリアとに間仕切りして設置された半導体製造装置のメンテナンスの作業効率を向上できるという効果がある。

# 4. 図面の簡単な説明

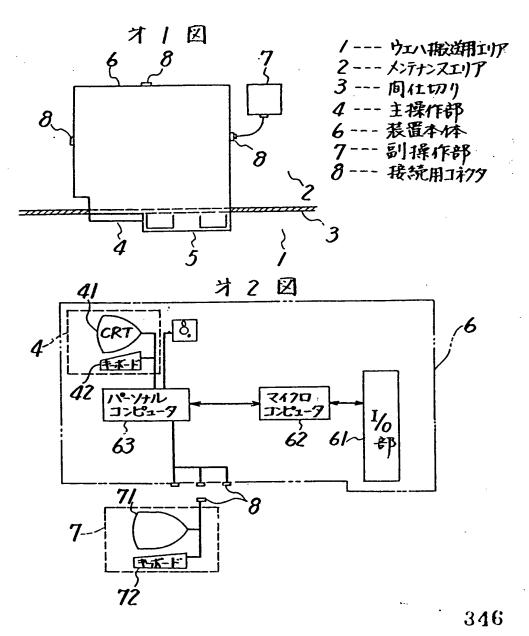
第1図は本考案の一実施例である半導体製造装置を示す平面図、第2図は第1図の制御部の接続構成を示す構成ブロック図である。

1 ····· ゥェハ搬送用エリア、 2 ····· メンテナンスエリア、 3 ····· 間仕切り、 4 ····· 主操作部、 6 ····· 装置本体、 7 ····· 副操作部、 8 ···· 接続用コネクタ

代理人 弁理士 小川 勝 男

門間

345



実四63-57734-

代理人弁理士小川勝男